

第39回 ネプコン ジャパンに出展



シライ電子工業株式会社は、2025年1月22日（水）～1月24日（金）まで、東京ビッグサイトに開催される「第39回 ネプコン ジャパン」（主催：RX Japan 株式会社）に出展いたします。

開催概要

会期	2025年1月22日（水）～1月24日（金）	10:00～17:00
会場	東京ビッグサイト	
公式サイト	https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp.html#/	
ブース	プリント配線板 EXPO ゾーン 小間番号「E26-44・E5-36」	

出展内容

今回は、複数部門の共同出展となり、当社の総力を結集した多彩な製品・サービスをご提案いたします。概要は以下の通りです。

ブース E26-44	PCB 営業本部	高品質・高付加価値の多種多様な基板製造 海外拠点（中国・タイ・インド）からシライ品質の提供
	特命営業部 （内層シールド 営業）	・LDX 基板…シンボルマークをデータで提供 https://ssl4.eir-parts.net/doc/6658/tdnet/2439482/00.pdf ・内層シールド…内層パターンを積層したものを提供
	PDS 事業本部	試作基板、設計から実装までフルサポート、基板の復元製造 短い納期対応が強み
	SPET 事業本部	透明フレキシブル基板 ・透明ヒータフィルム、透明アンテナフィルム、透明薄柔基板
ブース E5-36	ソリューション事業本部	基板製造に関わる検査機、その他ソリューション製品 https://visper.homepage.jp/

お問い合わせ先

P C B営業本部	TEL：077-586-2281	P D S事業本部	TEL：049-225-2245
S P E T事業本部	TEL：075-741-8423	ソリューション事業本部	TEL：075-934-5586